

國際銅業協會 函

傳遞方式：郵寄
地址：台北市信義路5段5號5樓5A20室
聯絡人：李東森
電子郵件：Charles.Lee@CopperAlliance.asia
聯絡電話：0911811876 傳真：02-2758-6507

受文者：福建省建築師公會

發文日期：101年11月2日

發文字號：銅拓字第1011102A號

速別：速件

附件：銅與建築座談會報名表，活動簡介與報名表電子檔 CD

主旨：本會與「亞洲銅裝飾聯盟(Asian Copper DECO Alliance)」訂於本(101)年12月13日(四)下午2時假台北世貿中心展覽館2樓辦理「銅與建築」座談會，敬邀 貴會派員參加並惠請協助轉知會員報名參加。

說明：

- 一、旨述座談會為我國首次針對現代及傳統建築中銅所扮演的角色與應用進行專業介紹，邀請到亞洲銅裝飾聯盟秘書長劉正先生、國際銅業協會東亞區總裁Mr. Colin May及亞洲與國內主要銅帷幕、銅衛浴、銅屋頂業者及抑菌銅材產業專家與會，期使國內建築師、設計師及產學界人士進一步了解銅在建築與裝飾上之豐富與多元面向。
- 二、除座談會外，本會同時於台北國際建築建材暨產品展中設立「亞洲銅裝飾聯盟」主題館(世貿3館G632)展示國內外建築案例與相關產品。
- 三、請有意參加之貴賓回傳附件報名表俾保留座位，若有相關問題請洽國際銅業協會李東森經理(行動電話：0911-811876，電子郵件信箱：Charles.Lee@CopperAlliance.Asia)。

國際銅業協會

銅與建築

Copper & Architectures

2012台北國際建築建材
暨產品展座談會：
12月13日(四) 2PM~4PM
世貿1館2樓/第2會議室

展示攤位：
世貿3館G632

ASIAN
COPPER
DECO ALLIANCE
亞洲銅裝飾聯盟

Aurubis

COMS

JUSTIME

NCC

University of Warwick, UK

參加公司	參加人名	聯絡電話	Email

敬請FAX報名表至:02-2758 6507 或 Email: Charles.Lee@CopperAlliance.Asia